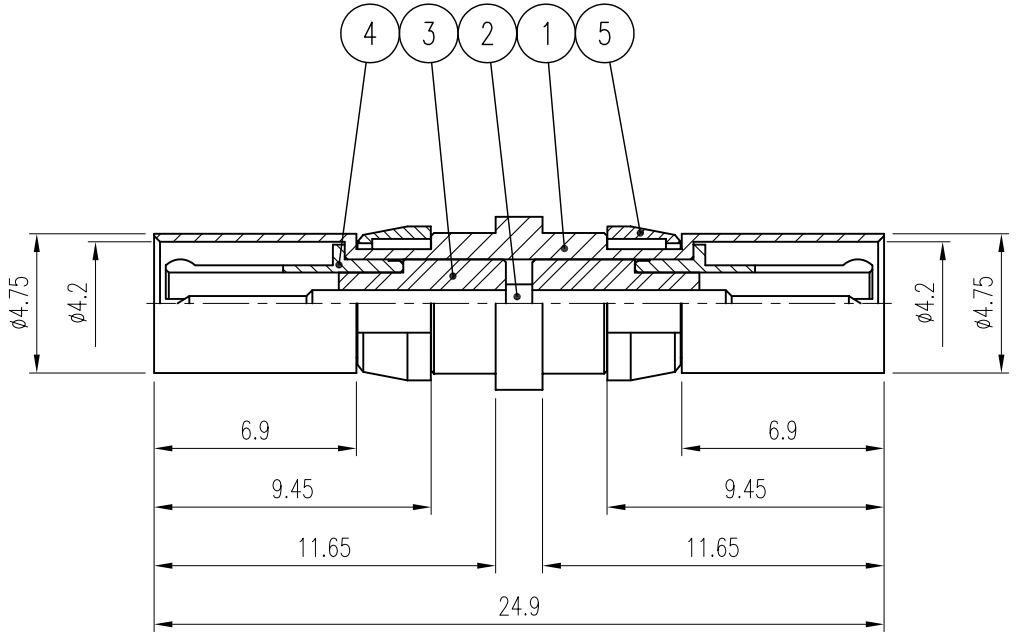
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
5	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR0031-1345/1 (RB001)
4	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00067-1345/1 (JB005)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00864-N/1 (HB055)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00909-15/1 (EB042)
1	BODY	1	MBsBD		DBD01128-135/1 (DB078)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2001. 5. 4.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 DINP-41612A-PP

A4

도번 AD00127-7/1

K385-705-000